



# 電材ジャーナル

第590号(平成18年5月~7月)

## 目次

巻頭言「TC15 ウィーン会議を終えて」.....	山野 芳昭.....	1
重電材リスク小委員会活動中間報告 .....	重電材リスク小委員会.....	2
IEC TC15 国際会議 WG9 出張報告 .....	権藤 義弘.....	9
テクニカルレポート「高温超電導線及び応用製品の開発」.....	林 和彦.....	12
テクニカルレポート「電気機器・デバイスを対象とした電気絶縁材料技術の最近の動向」 .....	大久保 仁.....	18
緊急インタビュー「RoHS指令の対象範囲が拡大される？」.....	編集委員会.....	22
便利ノート「IEC規格情報検索の基礎知識」.....	編集委員会.....	24
コーヒープレイク「趣味は地図! 地図からいろいろなことが見える」 .....	黒川 徳雄.....	26
絶縁材料史(フィルム編)その3「プラスチックフィルムコンデンサの歴史(その3)」 .....	フィルム技術委員会.....	27
絶縁材料史(封止樹脂編)その2「エポキシ樹脂封止材の高性能化技術」 .....	尾形 正次.....	31
絶縁材料史 秘話		
「耐熱エナメル線用ワニスの開発を振り返って」.....	岡田 泰典.....	36
インパルス「粘着テープの営業を通して感じること」.....	伊藤 直樹.....	43
会員会社紹介「京セラケミカル株式会社」.....		44
活動抄録「理事会」「業務部会」「運営委員会」「編集委員会」「技術部会」 「外部委員会等出席報告」「IEC関連情報」.....		46
関連情報紹介「文献抄録」「官庁情報」「催物案内」「学会案内」.....		58
生産統計(平成18年3月~5月).....		64
生産統計年度推移(平成17年度).....		67

\*表紙デザイン:(書)向山 翠径